

2018 TSMC

IC設計產業趨勢&職涯論壇

活動說明

1. 洞察未來IC設計產業的趨勢及了解新技術領域(包含AI、Machine Learning等在半導體的應用及發展)
2. 釐清未來職涯的可能性，取得進入台積工作的先機(包含實習及研發替代役等)

資格條件

大四、碩一、碩二(含)以上
電機(子)/物理/資工/數學等相關系所
凡具備半導體相關專長、電路設計、程式設計、演
算法、Device、EDA、CAD等皆可報名

活動內容(約4小時)：產業趨勢分享、深度座談、廠區參觀、學長姐經驗分享

活動時間：5月15日(二) 報名網址：<https://ez2o.co/6bJyr> (亦可利用下方QR Code)

申請時間：即日起至4月20日止(名額有限，請盡速報名)

活動地點：台積電總部(新竹科學工業園區力行六路8號)

洽詢方式：(03)563-6688 ext. 707-4695

*本活動交通餐點由主辦單位全程安排



台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

立即上線報名

